

熱伝導シリコングリス／注射器タイプ(1.5g)／再封可能／金属酸化物ベース／CPUヒートシンク用サーマルペースト

製品ID: SILVGREASE1



CPU放熱グリス(サーマルペースト)。ヒートシンクに塗布し、CPUなどコンピューターチップから発生する熱を放散します。CEおよびRoHS認証に対応しており、所定の用途で安心して使用できる製品です。

サーマルペーストは、シリバーグリスとも呼ばれています。60%金属酸化物から成る本製品は、標準的な伝熱ペーストよりも熱伝導性が高くなっています。摂氏-30度から180度の動作温度に対応し、熱伝導率は摂氏25度で 3.197 W/m-K以上です。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーなどの保守に、また、TDPが65W以上のCPUに最適な製品です。

チューブにはペースト1.5gが含まれ、4回から6回の塗布が可能です。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプです。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
- ・古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換
- ・オーバーコロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション

## 製品の特長

放熱グリス:ヒートシンクに塗布してCPUおよびGPUの放熱を促す金属化合物ベースのサーマルペースト。より多くの熱をヒートシンクに逃す高い熱伝導性を提供。5個入りパック(SILV5-THERMAL-PASTE)も購入可能

- ・高性能熱伝導率:摂氏-30度～180度での使用に適しており、25度以上で3.195

W/m·Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに理想的

**再封可能:** 1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。シリンジタイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。IT保守、修理業務に理想的

**安全性と信頼性:** CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。金属酸化物を60%配合し、標準的なヒートペーストよりも優れた熱伝導性を実現。TDP 65WまでのCPUに理想的

・ StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

#### 性能

保証に関する方針	2 Years
熱伝導率	>3.195W/m-K at 25 ° C
熱抵抗	<0.067° C-in2/W at 25 ° C
ブリード	<0.05% at 150° C/24 Hours
蒸着	<0.001% at 150° C/24 Hours
比重	>2.4 at 25 ° C

#### 環境条件

動作温度	-30° C to 180° C (-22° F to 356° F)
------	-------------------------------------

#### 物理的特徴

色	シルバー
マテリアル	シリコン化合物 30%
	炭素化合物 10%
	金属酸化物化合物 60%
製品縦	6.7 cm [2.6 in]
製品横	2.0 cm [0.8 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	4.0 g [0.1 oz]

#### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	8.1 cm [3.2 in]
パッケージ横	14.8 cm [5.8 in]
パッケージ高さ	1.7 cm [0.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	20.0 g [0.7 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - チューブ入り放熱グリス 1.5g
---------	----------------------

---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

